Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

56006492

PUBLICATION DATE

23-01-81

APPLICATION DATE

26-06-79

APPLICATION NUMBER

54081204

APPLICANT:

SHARP CORP;

INVENTOR:

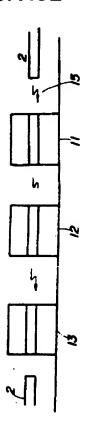
INOUE TADAAKI:

INT.CL.

H01S 3/18 H01L 31/00 H01L 33/00

TITLE

LIGHT AMPLIFIER



ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain an output signal having high S/N ratio from a light amplifier by coupling semiconductor lasers having different oscillation outputs on a light irradiating line and sequentially coupling between the respective semiconductor lasers to input signal.

CONSTITUTION: A semiconductor laser (LD) 11 of the first stage is in oscillated state, and is moved slightly in the oscillated state toward an increase in the output by the coupling effect of an input light signal inputted from a fiber 2. An LD 12 of the second stage is turned on due to the increase in the oscillation due to the coupling effect of the LD 11 of the first stage to start oscillation. Although an LD 13 of the third stage is set in oscillated state, when the LD 12 of the second stage starts oscillating, it transfers its oscillating state so as to transmit the light signal due to only the delay of the coupling time.

COPYRIGHT: (C)1981, JPO& Japio

(9. 日本国特許庁 (JP)

4D特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—6492

Dint. Cl.3 H 01'S 3/18 H 01 L 31/00 庁内整理番号 7377-5F

砂公開 昭和56年(1981)1月23日

識別記号 33/00

6824-5F 7739-5F

発明の数 1. 審査請求 未請求

(全 4 頁)

9光增幅器

20特

20出

昭254-81204

昭54(1979)6月26日

伊発 明 富田孝司

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

70発 明 幸木悛公 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

の発 明 者 井上忠昭

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

の出 頭 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

の代 理 人 弁理士 福士愛彦

- 発明の名称
- 群数個の半導体レーザをレーザ先放射機上に 配設し、各半導体レーサ間をレンズで先結合せ しめるたとにより伝送された光信号を増幅する
- 2 前皇半進ない。一ずは同一茶板上に形成された 中国在10 7 时间 - 表版上的形成 8 和九半導体 レーザアレイで構成された特許 請求の範囲第1 項記載の元増福器。
- 発明の推細を説明

本発明は半導体レーザを用いた先通信技術に於 ける光滑船器に関するものである。

尤ファイパの高性能化。低コスト化化件ない。 光通信技術が実用化される段階にまで至っている が、長距離光通信の場合。その伝送距離はファイ べの材料的特性から決定される吸収損失並びにフ フィバの関ロ政等の形状的、 材料的特性から決定

される間波数損失によりその範囲が限定されてし まう。特に10km以上の尤情報伝送の場合は応 等速度が速く、かつファイバ内入力を大きく でき る半導体レーザの利用が有望となるが周波数 100 ■ N z 以上で100 km 以上の大都市開等の情報伝 送の切合にはファイバによる仮収損失等を考慮す ると中継器が必要となる。毎に海光ケーブル等と して用いた場合には中総器は軽量、小型でかつ高 信頼性のものが必要である。

want

従来考えられている光中経費の構造としては、 あ1図に示す如く A 地点よりファイバ(2)を通して 送られて来た光を一度アパランジェホトダイオー ド等の高速受力素子(3)で電気信号に変換するとと もに放電気信号を増幅器(4)で増進し、再び半導体 レーザ(5)の入刀信号とする方式が採用されてきた。 しかしながらとの方式ではアパランシェホドダイ オードの高低を点や、高速増減器の必要性及び中 観器の複雑化。各エレメントの増加化よる信頼性 の低下、中機器自身の意大化等により中機器とし ては好ましくをい点が多い。。

(2)

特開昭56-6492(2)

また、光増製作用を有する半導体レーザの光力 ップリング効果(自己結合効果)を用いて半導体 レーザ月身を光中維帯として利用することが提案 されているが、親 2 辺に示す如く 4 地点より送ら れてきた光情程は、中継器のある 8 地点では光量 はファイバ内での吸収できわめて小さくなり、光 カップリング効果は起っていても 1/4 比はきわめ で低くて地点に充分検知し得る信号を送ることが 不可能である。

尚、図中実験は入力のない場合、就験は人力が 有る場合の特性図である。

本発明は以上の点に成分。各発出出方の異なる 半減体レーザを光放射線上に結合させ、入力信号 を各半導体レーザ間で東次カップリングを起こさ せることにより 5/N 比の高い出力信号を得ること のできる半導体レーサアレイの光増輸設を提供す ることを目的とするものである。

尚、以下の実施例では本発明の原理を明らかに する内、3つの半導体レーザアレイを用いた例を 示すが高い出力信号を得る為にはレーザダイオー

ドを更に加えてもよく何数に関しては3つに放定 するととろではない。第3回は本葉頭の原理を向 男するための説明翌である。 凶に示す如く第1段 目の半導体レーザ (LL) (以下 L. Dと略す) は無 4 図(4)化示す発抵状点化 ありファイバ(2)より来る入 力先信号によりカンプリング効果によりわせかに 発掘状態が点(106)より出力増加の方向へ点(101) まで移行する。 第 2 股目の L D (2) は3 4 図(8)に 示す如く発振閉始関値電流(102)まで電流印加さ れているが第1 依月のLD(ユエ)の、カップリング 効果による発磁増加によりターンオンしな(105) て発磁を開始する。第3段目のLD(13)は第6図 (c) 化示す如く点(104)で示すある発症状態に置か れているが異2段目のLD(12)の最終製法ととも に点 (105) の発掘状態に移行して地点にカンプリ ング時間の遅れのみで先債号を伝送するととが可 能である。

半導体レーデアレイは特性的に同一のものが望ましく。との点を考慮して本発明の他の特象でも ある同一番板上にかつエンナングプロセスにより

(3)

(4)

各個別化した半導体レーザアレイを使用する。第 5 図に示す如く各レーザの設定電流が外部抵抗(12) (25 (21) で制御可能であることは同業子の使用上の 簡便さを増す。

以上により基板のアレイは高さ方向にそろえる ことが振めて安易でカップリング効率を高め製造 コストを低減することができる。

半導体レーサの材料としては本発明では(IaAs 上に(IaA&As - GaAs - (IaAVAs を教相成長させた ダブルへテロ構造の基板を使用したが材料は In,GaAsP等のダブルへテロを形立する材料や。 他のロード族半導体に於いても適用可能であり。 特にアバランシェダイオードの作り無い材料に 対しては緩めて有質である。

次化レーザアレイのアラインメント化ついて設 明する。第3図化示したレーザアレイを同一線上 化正べると入力信号(54)が入力される以前化相互 カップリングを起こしてしまい実質上先増報は行 なわれない。即ち、尤の進行方向性化値性をもた せるため代名ま子間に光アイソレータが必要であ

るが、本実産例では各しDのアラインメントとレ ンズ結合に技術的手段を駆使することによって他 性を付与した。無6因は半退体レーザブレイを平 面方向よりみた図である。ファイバ (M)より伝送 されてきた光信号 (26) は株光レンズ (26) によりLD (D) に無射され、カップツングをかこす。 LDOD の出力がファイバ (M) に入射されない様にファイ パ(34)と集光レンズ(35)を配置する。LD(31)のス トライプ (の)の出力端には第7図(4)に示す X - 2 面にテーパを有するレンズ 0月 が袋着されてかり、 LD (2) のストライブ (25) K 入村される。LD(2) よりの入力階面 (ac) より出るレーザ先 (a) は L D (11) 化入射されることによる便気を防ぐ為化レン メ表面の一部にAと蒸業部分(20)を設けてある。 また同様のレンズをし D 02 にも付換する。LD (山)の出力降面 (名) より出た光は半円柱レンメの ナーバ角度 0 (34) とレンズ対質の風折率 n で決定 される角度をすとすると

 $\delta = \sin^{-1} \ (n' \sin \theta)$ の方向に放射される。 δ が大きい程、逆方向のカ

- -----

HM2056-6492 (3)

ップリングが小さく s/p 比の高い光増幅器が得ら れるととになるが反面LD間の順方向の包号量の 結合度が低下する。本発明ではまを2°より30°c の間に設定した時に最大の効率が供られた。との ととは活性層材料の屈折率が0=35~4と大き い為によの角度が多小大きくともLD内に入射さ れた光はストライプ方向に屈折されるの許存値を 大きくとることができることを意味する。また! の角度が2°~30°cであると、LD(23よりLD (11)への逆カップリングが防止され L D (12) 何にな んら影響されるととはない。各メイオード間の間 痛はテーパ角ので決定されレーザストライプ長の 0. 0 5~50倍の長さにとることができるがすが 人きくなると逆方向のカンプリングが少なくなる 反面職方向のカップリング量が低下しモノ リシツ ク化が行なわれなくなりストライブ長の0.1~0.5 倍程度が最適である。 LD (11) 上り放射した光は 次のもり (12) のストライブに入射される様角度す と距離 d で一般的に決定される位置に設ける必要 がある。

ÿ

(7)

メ平面郎(W)はレーザ海面と常着させる必要がある方、フレキンピリナイの良い有機材料の方が望ましい。またレンズ長面のレーザ先反射部に於いては Aとを蒸着した。第7回(i)はレーザ隣面にレンズを裁着した図である。半円柱レンズ長は100~500μmとし、製造工程上をあな長さとしたが実質的には上紀の長さに設定されるものでは、ローザ間隔が50μmの場合に於いてはロッスは100μmをの円柱フナイバの一届より研究し時に中央配で尤分研告後型性電影させることによりナーバ角をつけんが製造性は上紀変換例に限ることなく利用すべきナーバ状円柱レンズを用いることができる。

以上の様化して作られた光度電話は入力信号を 電気信号に変換することなく光による結合で増幅 する方式により20dm以上デイレイタイム0.1 m秒以下の光増幅器ができた。またレーザアレイ 程度の定常化をベルチェ第子で計ることは数子の 安定性を増すことになる。

4. 図面の簡単な説明

以下、胡5回化示す半導体レーザダイオードア レイの構造及び製造方法について説明する。(100) n型 GaAs 基板 (30)上に発布法により抵钥収収さ れた第 1 層 n - GaQ 7ALQ SAs (31) 第 2 層 p -GaAs(52)、 新3冊p-GaO_v-ALO_3As(33)。 第 4 曜 p ー GaAs (34)、を順次形成する。 電旋閉じ 込め用に A L , O , (35) を C V D 蒸煮し p 側電 (8/36) を付けた 5 gmのストライブ幅をもつ電振ストラ イブ構造である。 n 無電振 (37) としては Au [–] G_c - Ni台金を蒸着した。各半導体レーザの電磁ス トライプ総は同一にする必要はなく所望の先増傷 単を考慮し各半導体レーザごとに可変することは なめてあり取分量子効率の使れた半導体レーザダ イォードを使うことが望ましい。 各レーサのスト ライプ長さは300μm。間隔は50μmとした。 各レーザの個別化はストライブ形成後ホトエツテ ング法により役職系エッテング液を用いて行 ない GaAs 茶板の一部に至る近エッテングを行なった。

レンメ形状は円柱状の均一屈折率をもつ石英及、 び有後材料を銀7図(Mに示す如くMにした。レン

(8)

第1回は従来の先通信方式にかける中継間の様式図である。第2回は簡繁な入力光と、半導体レーヤのカップリングによるレーザ出力の変化を示すグラフである。第3回は本発明の1実施例を示す半導体レーザの原意説明図である。第4回は第3回に示す半導体レーザそれぞれのカップリングによる出力変化を示す説明辺である。

第5回は本発明の1実施例を示すモノリンプク 化された半導体レーザアレイの構成図である。

第6回は第5回に示すモンリンツク化された半 海体レーザアレイとレンスの配置を示す平面図で

調ヶ図は本発明の1 復籍例を示すカンプリング 用レンメの形状を優雅したときの料視図である。 11,12,13..... 半導体レーザ、14 ……ファ イバ、16 …… 集尤レンズ。

代理人 弁理士 福 士 爱 彦

(9)

